

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

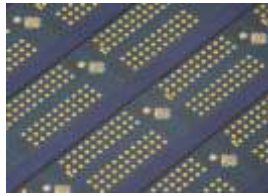
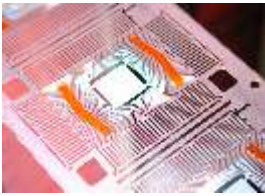
www.eurointech.ru

 PVA TePla



Установка плазменного травления фоторезиста PVA Tepla GIGAbatch 310M

- **Одиночная и кассетная загрузка**
- **Удаление фоторезиста без повреждений структуры на подложке**
- **Идеальное решение для небольших производств и лабораторных исследований**



Установка плазменного травления GIGAbatch 310M предназначена для удаления фоторезиста в производстве полупроводниковых приборов. Микроволновая плазма обеспечивает высокую концентрацию химически активных частиц с низкой энергией ионной бомбардировки, что гарантирует высокую скорость травления и отсутствие повреждений.

Размеры пластин	До 150 мм	
Производительность	25 шт. (для пластин 150 мм) 50 шт. (для пластин 100 мм)	
Загрузка пластин	Ручная	
Материал рабочей камеры	Кварц	
Размеры камеры	245 мм (диаметр) x 395 мм (глубина)	
Объем камеры	18 л	
Плазменный источник	Частота	2,45 ГГц
	Макс. мощность	600 Вт
Подача рабочего газа	1 газовая линия (опционально до 2-х)	
Вакуумный датчик	Емкостной манометр MKS Baratron	
Управление	ПК с монитором 10,4"; контроль параметров в режиме реального времени; отображение графиков; запись и хранение рецептов; экспорт данных; сообщения об ошибках и предупреждения	
Габаритные размеры (ДхВхШ)	795 x 650 x 710 мм	
Вес	150 кг	

Опции и сопутствующее оборудование



Вакуумный насос



Установка нанесения фоторезиста



Установка совмещения и экспонирования фоторезиста

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru